

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

رشته فیزیک گرایش اتمی مولکولی

عنوان:

مطالعه و بهینه سازی آستانه تخریب لیزری برای آینه های بازتاب بالا برای طول موج 1064 nm

استاد راهنما :

دکتر پیروز هویدا مرعشی

استاد مشاور:

دکتر محمد هادی ملکی

پژوهشگر:

علی مشایخی اصل

زمستان 1390



ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

Central Tehran Branch

Faculty of Science – Department of Physics

“M.Sc” Thesis

On Atomic – molecular

Subject :

**Study, description and optimization of Laser Damage Threshold in
optical elements**

Advisor :

Seyed Pirooz Marashi

Consulting – Advisor :

Mohammad Hadi Maleki

By :

Ali Mashayekhi Asl

Winter 2012

بسمه تعالی

تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد

اینجانب علی مشایخی اصل دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک اتمی گرایش اتمی مولکولی با شماره دانشجویی 88065113300 اعلام می نمایم که کلیه مطالبات مندرج در این پایان نامه با عنوان:

"**مطالعه و بهینه سازی آستانه تخریب لیزری برای آینه های بازتاب بالا برای طول موج NM "1064**

حاصل کار پژوهشی خود بوده و چنانچه دستاوردهای پژوهشی دیگران را مورد استفاده قرار داشته باشم، طبق ضوابط و رویه های جاری ، آن را ارجاع داده و در فهرست منابع ذکر نموده ام. علاوه بر آن تأکید می نماید که این پایان نامه قبل از برای احراز هیچ مدرک هم سطح ، پایین تر یا بالاتر ارائه نشده و چنانچه در هر زمان خلاف آن ثابت شود ، بدینوسیله متعد می شوم ، در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام توسط دانشگاه ، بدون کوچک ترین اعتراض آن را بپذیرم.

تاریخ و امضاء

بسمه تعالیٰ

در تاریخ :
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای علی مشایخی اصل از پایان نامه خود دفاع نموده و با
نمره ” 20 ” بحروف ” بیست ” و با درجه ” عالی ”
مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء استاد راهنما :

| | |
|--|--|
| بسمه تعالیٰ دانشکده علوم پایه گروه فیزیک *****(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است) | |
| نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد شناسایی پایان نامه : 10130210891004 کد واحد : 101 | |
| عنوان پایان نامه : مطالعه و بهینه سازی آستانه تخریب لیزری برای آینه های بازتاب بالا برای طول موج 1064 nm | |
| تاریخ شروع پایان نامه: 89/7/28 تاریخ اتمام پایان نامه: 1390/12/8 | نام و نام خانوادگی : علی مشایخی اصل شماره دانشجویی: 88065113300 رشته تحصیلی : فیزیک اتمی و مکملی |
| استاد راهنما : دکتر پیروز هویدا مرعشی استاد مشاور : دکتر محمد هادی ملکی | |
| ادرس و شماره تلفن : اصفهان- میدان جمهوری - خ ریباط اول - ابتدای کوی گل رز - 09190385868 | |
| <p>هدف اصلی در این پژوهه مطالعه کلیه پارامترهای تاثیرگذار در آستانه تخریب لیزری قطعات اپتیکی آنهاست که به موجب آن بتوان پایداری این قطعات را در مقابل توانهای بالای لیزری افزایش داد</p> <p>در این تحقیق، پس از مطالعه اولیه در مورد مفاهیم خلا، پمپ های خلا، محفظه خلا و فشارسنج ها، پارامترهای مختلف رشد لایه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین روش های مختلف آنالیز سطح مانند اسپکتروفوتومتر و میکروسکوپ روبشی که برای آنالیز نمونه ها مورد استفاده قرار گرفته اند، نیز مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه، پس از مطالعه طراحی و ساخت فیلتر های اپتیکی، بهینه سازی آستانه تخریب لیزری برای فیلتر اپتیکی در طول موج 1064 که موضوع اصلی پژوهه می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین جهت، علاوه بر بررسی پارامترهای تاثیرگذار مختلفی مانند دما، مقدار فشار محفظه خلا و آلودگی زیرلایه، طراحی خاصی را مورد مطالعه قرار دادیم. که ساخت فیلتر اپتیکی از روش تبخیر باریکه الکترونی در خلا استفاده کرده ایم. لایه نشانی بوسیله دستگاه Leybold A700 انجام گرفته است. همچنین از نرم افزار شبیه ساز Macleod جهت شبیه سازی لایه های نازک مورد نظر استفاده می شود. طیف اپتیکی فیلتر توسط سیستم اسپکتروفوتومتر i 6000 Carry AFM استفاده گردید. برای ریخت شناسی سطح لایه ها نیز از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ پرتویی روبشی ND:YAG بهره بردیم.</p> | |

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه:

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| مناسب است مناسب نیست | مناسب است مناسب نیست | مناسب است مناسب نیست |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

فهرست مطالب

| <u>صفحه</u> | <u>عنوان</u> |
|-------------|---|
| 1 | مقدمه |
| 2 | فصل اول : آشنایی با خلا و وسایل ایجاد خلا |
| 3 | 1-1 مقدمه |
| 5 | 2-1 تئوری جنبشی گاز ها |
| 5 | 3-1 رژیم های جریان |
| 8 | 4-1 سیستم خلا |
| 10 | 1-4-1 محفظه خلا |
| 11 | 2-4-1 پمپ های خلا |
| 12 | 1-2-4-1 انواع پمپ های تراکمی |
| 14 | 1-1-2-4-1 پمپ مکانیکی چرخشی ون |
| 15 | 2-1-2-4-1 پمپ های روتاری ون دو مرحله ای |
| 18 | 3-1-2-4-1 پمپ های روتاس/بوستر |
| 20 | 4-1-2-4-1 پمپ دیفوژن |
| 23 | 5-1-2-4-1 پمپ توربومولکولار |
| 25 | 2-4-1 راندمان پمپ ها |
| 27 | 3-4-1 فشارسنج ها |
| 28 | 1-3-4-1 فشار سنج پیرانی |
| 30 | 2-3-4-1 فشارسنج یونی |

| | |
|----|---|
| 36 | فصل دوم : ساختار لایه |
| 37 | 1- هسته بندی و رشد لایه |
| 38 | 2- عوامل موثر در رشد لایه |
| 38 | 3- مدهای انباشت |
| 45 | 4- خواص مکانیکی لایه های نازک |
| 45 | 1- تنش |
| 46 | 2- زبری سطح |
| 47 | 1-2-4-2 پارامتر Ra |
| 48 | 2-2-4-2 پارامتر Rq |
| 48 | 3-2-4-2 پارامتر Rz |
| 49 | 4-2-4-2 پارامتر Sv |
| 49 | 5-2-4-2 پارامتر Sp |
| 49 | 6-2-4-2 پارامتر Sds |
| 49 | 7-2-4-2 فاکتور زبری |
| 50 | 3-4-2 سختی |
| 51 | 4-4-2 چسبندگی |
| 52 | 5-2 خواص مورد نیاز برای یک زیر لایه مناسب |
| 52 | 6-2 یکنواختی لایه و ضخامت سنگی آن |
| 55 | 7-2 اندازه گیری ضخامت و یکنواختی لایه |
| 56 | 7-1-1-2 یکنواختی |
| 56 | 1-1-7-2 صفحه تخت |

| | |
|----|--|
| 57 | سطح کروی 2 - 1 - 7 - 2 |
| 58 | زیرلایه های چرخان 3-1 - 7 - 2 |
| 58 | آماده سازی زیرلایه 4 - 1 - 7 - 2 |
| 59 | اندازه گیری ضخامت 5 - 1 - 7 - 2 |
| 60 | تکنیک های اندازه گیری اپتیکی 6 - 1 - 7 - 2 |
| 63 | 7 مانیتور کریستال کوارتز 7 - 1 - 7 - 2 |
| 66 | تمیز کاری 8-2 |
| 66 | فرآیندهای تمیزکاری 1-8-2 |
| 67 | تمیزکاری با صابون 2-8-2 |
| 67 | تمیزکاری با حلal 3-8-2 |
| 68 | تمیزکاری با HCl 4-8-2 |
| 68 | تمیزکاری اسید نیتریک 5-8-2 |
| 69 | Aqua Regia 6-8-2 |
| 70 | نکات ایمنی 7-8-2 |

| | |
|----|--|
| 71 | فصل سوم : روش های لایه نشانی |
| 72 | مقدمه 1-3 |
| 74 | فرآیندهای لایه نشانی 2-3 |
| 76 | 1-2-3 تاریخچه لایه نشانی های PVD |
| 76 | 2-2-3 تکنیک های PVD |
| 77 | 3-2-3 کندوپاش |

| | |
|-----|--|
| 77 | 1-3-2-3 کندوپاش چیست؟ |
| 78 | 2-3-2-3 کندوپاش با مگنترون |
| 79 | 3-3-2-3 مگنترون چیست؟ |
| 79 | 4-3-2-3 مگنترون مسطح |
| 80 | 5-3-2-3 مگنترون غیر تعادلی |
| 81 | 7-3-2-3 کندوپاش با مگنترون میدان بسته |
| 81 | 8-3-2-3 RF کندوپاش |
| 82 | 4-2-3 تبخیر حرارتی |
| 82 | 5-2-3 انباست به روش تبخیر فیزیکی با باریکه الکترونی (EB - PVD) |
| 85 | 1-5-2-3 کاربردهای EB - PVD |
| 86 | 6-2-3 انباست به کمک باریکه یون |
| 86 | 1-6-2-3 روکش کاری یونی |
| 87 | 2-6-2-3 روکش کاری یونی- جرقه ای (Arc-ion plating) |
| 87 | 3-6-2-3 روش های باریکه یونی |
| 91 | 4-6-2-3 ویژگیهای خاص IAD |
| 93 | 5-6-2-3 ریخت و چگالی |
| 94 | 6-6-2-3 کنترل تغییرات فازی و میکروساختار |
| 95 | 7-6-2-3 کاربردهای IAD |
| 99 | فصل چهارم : فیلترهای لایه نازک |
| 100 | 1-4 فیلترهای لایه نازک |

| | |
|-----------|---|
| 107 | 2-4 تئوری بنیادی |
| 107 | 1-2-4 معادلات ماکسول و امواج الکترومغناطیس |
| 110 | 3-4 مرز ساده |
| 111 | 1-3-4 فرود نرمال |
| 114 | 2-3-4 فرود مایل |
| 115 | 1-2-3-4 نور قطبیده p |
| 117 | 2-2-3-4 نور قطبیده S |
| 118 | 3-3-4 هدایت ظاهری یا آدمیتانس اپتیکی برای فرود مایل |
| 119 | 4-4 بازتاب از یک لایه نازک |
| 122 | 5-4 بازتاب از یک مجموعه لایه های نازک |
| 124 | 6-4 ضریب بازتاب ، ضریب عبور و ضریب جذب |
| 126 | 7-4 ضریب عبور بالقوه |
| 128 | 8-4 ضخامت های اپتیکی ربع موج و نیم موج |
| 129 | 9-4 میدان الکتریکی و اتلاف ها در دیاگرام آدمیتانس (رسانایی ظاهری) |
| 134 | 10-4 لایه نشانی ضدبازتاب |
| 135 | 1-10-4 لایه نشانی ضدبازتاب تک لایه |
| 136 | 2-10-4 لایه نشانی های چند لایه ای |
| 138 | 11-4 لایه نشانی های ضدبازتاب برای ناحیه مرئی و مادون قرمز |
| 141 | 12-4 لایه نشانی بازتاب زیاد چند لایه ای |
| 142 | 13-4 لایه نشانی های دی الکتریک چند لایه ای |
| 149 | 1-13-4 چندلایه ای های تمام دی الکتریک با منطقه های بازتابش وسیع |

| | |
|-----------|---|
| 150 | 4-13-2 ضرورت یکنواختی لایه نشانی |
| 152 | 14-4 اتلاف ها |
| | |
| 155 | فصل پنجم : آنالیز سطح |
| 156 | 5-1 انواع میکروسکوپ ها |
| 156 | 5-1-1 میکروسکوپ های اپتیکی |
| 156 | 5-1-2 میکروسکوپ های الکترونی |
| 156 | 5-1-3 میکروسکوپ هاب با اسکن پربویی روبشی |
| 159 | 5-2 میکروسکوپ های پربویی روبشی |
| 159 | 5-2-1 میکروسکوپ اسکن تونلی(STM) |
| 163 | 5-2-2 میکروسکوپ های نیروی اتمی (AFM) |
| 164 | 5-2-3 کانتی لیور و خواص آن |
| 167 | 5-3 میکروسکوپ های الکترونی روبشی (SEM) |
| 170 | 5-3-1 الکترون های پس پراکنده |
| 171 | 5-3-2 الکترون های ثانویه |
| | |
| 175 | فصل ششم : آستانه تخریب لیزری ، مفهوم آن، روش های افزایش آن |
| 176 | 6-1 آستانه تخریب لیزری |
| 176 | 6-2 جذب در ادمیتانس دیاگرام |
| 176 | 6-3 فصل مشترک ها |
| | |
| 187 | فصل هفتم : نتایج تجربی لایه نشانی های مختلف لایه های TiO_2 و SiO_2 |
| 188 | 7-1 مقدمه |
| 189 | 7-2 کالیبره کردن TiO_2 ، SiO_2 |
| 192 | 7-3 لایه نشانی 3 لایه TiO_2 و SiO_2 در دو شرایط مختلف |
| 192 | 7-3-1 لایه نشانی مرتبه اول برای 3 لایه TiO_2 و SiO_2 |
| 193 | 7-3-2 لایه نشانی مرتبه دوم برای 3 لایه TiO_2 و SiO_2 |
| 195 | 7-4 لایه نشانی 5 لایه TiO_2 و SiO_2 |
| 198 | 7-5 لایه نشانی 5 لایه TiO_2 و SiO_2 |
| 199 | 7-6 لایه نشانی 11 لایه TiO_2 و SiO_2 |

| | |
|-----------|---|
| 200 | 7-7 لایه نشانی 13 لایه TiO_2 و SiO_2 |
| 205 | فصل هشتم : نتایج تجربی |
| 206 | 1-8 مقدمه |
| | 2-8 بررسی اثر دمای بازپخت روی خواص اپتیکی، زبری و آستانه تخریب لیزری |
| 206 | لایه های TiO_2 |
| 212 | 3-8 مطالعه و بررسی افزایش آستانه تخریب لیزری آینه های بازتاب بالا |
| 218 ... | 4-8 محاسبات تجربی برای افزایش آستانه تخریب لیزری لایه های TiO_2 و SiO_2 |
| 222 | مراجع |
| 227 | چکیده انگلیسی |

فهرست جدول ها

| <u>عنوان</u> | <u>صفحة</u> |
|--|-------------|
| جدول (1-1) تقسیم بندی نواحی خلا 3 | |
| جدول(2-1) مقایسه پمپ های خلا روغنی و خشک 13 | |
| جدول (3-1) شکل دیگری از تقسیم بندی فشارسنج ها 28 | |
| جدول (1-3) : گروه بندی مواد مورد استفاده در فرآیند های انباشت 73 | |
| جدول (1-5) : انواع میکروسکوپ های پرتویی روبشی 158 | |
| جدول (2-5) : برخی کاربردهای میکروسکوپ های SEM و AFM 174 | |
| جدول (1-7) : کالیبره کردن TiO_2 190 | |
| جدول(2-7) : کالیبره کردن SiO_2 191 | |
| جدول(3-7) شرایط انباشت 1 برای لایه نشانی 3 لایه TiO_2 و SiO_2 192 | |
| جدول(4-7) شرایط انباشت 2 برای لایه نشانی 3 لایه TiO_2 و SiO_2 193 | |
| جدول(5 - 7) : شرایط انباشت برای لایه نشانی 5 لایه TiO_2 و SiO_2 195 | |
| جدول(6 - 7) : شرایط انباشت برای لایه نشانی 7 لایه TiO_2 و SiO_2 196 | |
| جدول(7 - 7) : شرایط انباشت برای لایه نشانی 11 لایه TiO_2 و SiO_2 197 | |
| جدول(7 - 8) : شرایط انباشت برای لایه نشانی 13 لایه TiO_2 و SiO_2 198 | |
| جدول(1-8) : شرایط لایه نشانی لایه TiO_2 208 | |
| جدول(2-8) : آستانه تخریب لیزری برای نمونه های بازپختی 208 | |

فهرست نمودارها

| <u>عنوان</u> | | <u>صفحه</u> |
|--|-----|-------------|
| نمودار (1-1) عملکرد پمپ روتاری ون دو مرحله ای | 16 | |
| نمودار (1-2) نمودار عملکرد پمپ چرخشی ون تک مرحله ای و دو مرحله ای..... | 18 | |
| نمودار (3-1) نمودار فعالیت یک پمپ روتس / بوستر (فشار بر حسب سرعت)..... | 19 | |
| نمودار (4-1) منحنی عملکرد پمپ دیفوژن..... | 22 | |
| نمودار(5-1) منحنی عملکرد پمپ توربومولکولار..... | 25 | |
| نمودار (2 - 1) تأثیر پارامتر های مختلف انباشت روی اندازه دانه بندی لایه های نازک .. | 42 | |
| نمودار (2-2) رابطه انرژی جنبشی ذرات فرودی روی زیرلایه با اندازه دانه بندی | 43 | |
| نمودار(2- 3) : تغییرات کیفی (a)فاکتور زبری و (b) چگالی لایه به عنوان تابعی از ضخامت .. . | 50 | |
| نمودار (3-1): رابطه میان دمای زیر لایه و سختی .. | 95 | |
| نمودار(4-1): طیف فیلتر ضد بازتاب .. | 103 | |
| نمودار (4-2) طیف آینه های فلزی معروف..... | 103 | |
| نمودار (3-4) فیلتر بازتاب بالا باند پهن..... | 104 | |
| نمودار (4-4) فیلتر بازتاب باند نازک..... | 104 | |
| نمودار (5-4) فیلتر بلندگذر .. | 105 | |
| نمودار (6-4) فیلتر کوتاه گذر .. | 105 | |
| نمودار (7-4) طیف بازتاب بر حسب طول موج برای آینه های لیزری و فیلتر ها، در لایه نشانی های AR .. | 106 | |
| نمودار (6 – 1) توزیع میدان الکتریکی نمونه در یک بسته ربع موجی .. | 177 | |

| | |
|---|-----|
| نمودار (6 - 2) نمودار ادمیتانس دو لایه انتهایی در بسته های ربع موجی | 181 |
| نمودار (6 - 3) افزایش جفت مشخصی از لایه ها به سطح جلویی بازتابنده | 182 |
| نمودار (6 - 4) تغییر توزیع با تغییر طول موج..... | 183 |
| نمودار (6 - 5) شکل کلی تغییرات توزیع و بزرگی میدان الکتریکی طول موج ها در عبور ماکریم..... | 183 |
| نمودار (6 - 6) یک ناحیه ی لایه نشانی شده بازتاب بالای وسیع..... | 184 |
| نمودار (6 - 7) توزیع میدان در طول موج nm 584 در ناحیه بازتاب کننده وسیع. | 185 |
| شکل 8-7..... | 7-8 |
| نمودار (7-1) طیف به دست آمده از دستگاه اسپکتروفوتومتر برای TiO_2 تک لایه | 190 |
| نمودار (7-2) طیف به دست آمده از دستگاه اسپکتروفوتومتر برای SiO_2 تک لایه | 191 |
| نمودار (7-3) طیف به دست آمده از دستگاه اسپکتروفوتومتر برای انباشت یک 3 لایه ... | 193 |
| نمودار (7 - 4) طیف به دست آمده از دستگاه اسپکتروفوتومتر برای انباشت دو 3 لایه . | 194 |
| نمودار (7 - 5) طیف تئوری رسم شده توسط نرم افزار مک لئود برای انباشت 5 لایه | 195 |
| نمودار (7 - 6) طیف تئوری رسم شده توسط نرم افزار مک لئود برای انباشت 5 لایه | 196 |
| نمودار (7 - 7) طیف به دست آمده از دستگاه اسپکتروفوتومتر برای انباشت 5 لایه..... | 197 |
| نمودار (7 - 8) طیف به دست آمده از دستگاه اسپکتروفوتومتر برای انباشت 7 لایه ... | 198 |
| نمودار (7 - 9) طیف به دست آمده از دستگاه اسپکتروفوتومتر برای انباشت 11 لایه ... | 199 |
| نمودار (7 - 10) طیف تئوری رسم شده برای انباشت 11 لایه..... | 200 |
| نمودار (7 - 11) طیف به دست آمده از دستگاه اسپکتروفوتومتر برای انباشت 13 لایه ... | 202 |
| نمودار (7 - 12) طیف مربوط به بازتاب برای 11 لایه SiO_2 و TiO_2 ، با زاویه صفر.. | 203 |
| نمودار (7 - 13) طیف مربوط به عبور برای 11 لایه SiO_2 و TiO_2 ، با زاویه 45^0 ... | 204 |
| نمودار (8-1) طیف عبوری نمونه های بازیختی TiO_2 | 209 |
| نمودار (8-2) نمودار میدان الکتریکی برای 7 لایه ZnS و $MGF2$ با ضخامت یک چهارم موج و 9 لایه که در آن دو لایه بالایی دارای ضخامت غیر ربع موج است..... | 214 |
| نمودار (8 - 3) انتقال میدان ماکریم از فصل مشترک به درون لایه ها..... | 220 |

فهرست شکل ها

| <u>صفحه</u> | <u>عنوان</u> |
|-------------|--|
| 4 | شکل(1-1) محدوده اندازه گیری برای فشارسنج های مختلف |
| 6 | شکل (2-1) تقسیم بندی رژیم های مولکولی |
| 7 | شکل (3-1) سطح یک لایه در فشار مختلف خلا، الف) فشار اتمسفر ب) فشار خلا بالا |
| 7 | شکل(4-1) حرکت اتم های برخاسته از چشمۀ در خلا های بالاتر به سمت زیرلایه |
| 9 | شکل(5-1) شکل شماتیک یک سیستم خلا و بخش های مختلف آن |
| 9 | شکل(6-1) تصویری از یک سیستم خلا با قسمتهای مختلف آن |
| 10 | شکل(7-1) ترتیب پایداری اشکال مختلف محفظه های خلا |
| 12 | شکل(8-1) تقسیم بندی کلی انواع پمپ های خلا |
| 14 | شکل (9-1) عملکرد پمپ روتاری ون یکی در 8 مرحله |
| 15 | شکل (10-1) عملکرد پمپ روتاری ون و قسمت های مختلف پمپ روتاری ون |
| 15 | شکل(11-1) طرز کار یک پمپ دو مرحله ای |
| 17 | شکل(12-1) دو پمپ روتاری ون تک مرحله ای متصل به یک پمپ توربو مولکولار |
| 17 | شکل(13-1) نمایشی از مقطع عرضی پمپ دو مرحله ای |
| 19 | شکل(14-1) نمونه ای از پمپ بوستر، مراحل انجام مکانیسم روتاس |
| 21 | شکل (15-1) نمونه ای از پمپ دیفوژن مورد استفاده در آزمایشگاه لایه نشانی مرکز علوم و فنون لیزر |
| 22 | شکل(16-1) قسمت های پمپ دیفوژن و طرز کار آن |
| 24 | شکل (17-1) نحوه عملکرد پره های روتور و استاتور در یک پمپ توربو مولکولار |
| 24 | شکل (18-1) شکل پره های یک پمپ توربو مولکولار و چگونگی حرکت پره ها |

| | |
|---|----|
| شکل(19-1) تقسیم بندی کلی فشار سنج ها | 27 |
| شکل(20-1): فشارسنج پیرانی | 29 |
| شکل(21-1) نمایی از یک فشارسنج یونی بدون پوشش | 31 |
| شکل(22-1) شکل شماتیک گیج کاتد | 32 |
| شکل(23-1) نمونه ای از یک پمپ یونی | 32 |
| شکل(24-1) شماتیکی از فشارسنج یونی پنینگ PIG | 33 |
| شکل(25-1) نمونه ای از یک فشارسنج یونی گرم | 34 |
| شکل(26-1) شماتیک گیج کاتد گرم | 34 |
| شکل(2-1) تصویری 3 بعدی از مدهای رشد، مکانیزم های هسته بندی و مراحل شکل گیری لایه | 40 |
| شکل (2-2) تصویری دو بعدی از مدهای رشد لایه (سمت چپ) مطابق با تعریف مدها، (سمت راست) برای چند ماده مختلف | 40 |
| شکل(3-2) تقاؤت دانه بندی ها برای یک لایه نازک TiO_2 با ضخامت 600 نانومتر در دماهای $600^{\circ}C$ ، $400^{\circ}C$ و $300^{\circ}C$ | 41 |
| شکل (4-2) نتایج رشد جزیره هارا برای InAs/GaAs در دماهای مختلف | 42 |
| شکل (5-2) تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از فیلم های Au با ضخامت Å 100، که در خلا و در دماهای $0^{\circ}C$ 100 و $0^{\circ}C$ 200 و $0^{\circ}C$ 300 بازپخت شده اند | 43 |
| شکل (6-2) تأثیر ضخامت بر روی دانه بندی | 45 |
| شکل (7-2) انواع تنش | 45 |
| شکل (8-2) مراحل زنجیر وار رشد لایه | 46 |
| شکل (9-2) تأثیر مقدار پوشش بر رشد لایه | 46 |
| شکل(10-2) مفهوم پارامتر Ra | 48 |

| | |
|--|----|
| شکل(11-2) مربع پروفایل کمیت Rq و پروفایل کمیت Rq | 48 |
| شکل (12-2) مفهوم پارامتر Sds ، نقطه 1 نشان دهنده وجود پیک و نقطه 2 نشان دهنده عدم وجود پیک می باشد | 49 |
| شکل(2-13) نمای واقعی از یک نگهدارنده گندی شکل | 54 |
| شکل (14-2) نمای واقعی از یک نگهدارنده سیاره ای | 55 |
| شکل(2-15) محل و چگونگی قرار گیری صفحه تخت بر روی چشم در محفظه خلا | 57 |
| شکل(2-16) محل و چگونگی قرار گیری صفحه تخت بر روی چشم در محفظه خلا | 58 |
| شکل (2 – 17) روش فتوالکتریک برای اندازه گیری ضخامت | 62 |
| شکل (1-3) شماتیکی از تقسیم بندی روش های انباشت لایه | 72 |
| شکل (3-2) راکتور استاندارد CVD | 75 |
| شکل (3-3): شمای کلی از فرآیند PVD | 77 |
| شکل(4-3) طرحی شماتیک از فرآیند کندوپاش با مگنترون . نمای نزدیکی از کاتد مگنترون | 78 |
| شکل (5-3) شماتیک از یک مگنترون | 79 |
| شکل (6-3) شماتیک از یک مگنترون غیرتعادلی | 80 |
| شکل(7-3) چیدمان یک میدان مغناطیسی بسته | 81 |
| شکل(8-3) طرحی شماتیک از فرآیند تبخير حرارتی | 82 |
| شکل (9-3) طرحی شماتیک از EB-PVD | 83 |
| شکل (10-3) مسیر حرکت الکترون ها به سمت بوته در EB-PV | 83 |
| شکل (11-3) نحوه ی انباشت به روش فرآیند EB – PVD | 85 |
| شکل (12-3) یک سیستم پرتو یونی دوتایی | 88 |
| شکل(13-3) روش اول انباشت یونی | 89 |

| | |
|---|-----|
| شکل (3-14) روش دوم انباشت یونی | 90 |
| شکل (3-15) نقش یون ها در شکل گیری لایه نازک به صورت مرحله | 90 |
| شکل (3-16) طرحی شماتیک از مراحل CMSII | 97 |
| شکل (4-1) رفتار موج الکترومغناطیسی در برخورد نرمال به سطح | 112 |
| شکل (4-2) امواج TM ، قطبیده P | 115 |
| شکل (4-3) امواج TE ، قطبیده S | 115 |
| شکل (4-4) برخورد جبهه موج تخت فرودی به لایه نازک | 120 |
| شکل (4-5) مجموعه ای از لایه های نازک و همچنین ضریب بالقوه برای آن ها | 127 |
| شکل (5-1) شمای کلی از آنالیز سطح توسط میکروسکوپ های SPM | 157 |
| شکل (5-2) بررسی سد پتانسیل از دیدگاه کوانتمی و دیدگاه کلاسیکی | 160 |
| شکل (5-3) کاربرد اثرتونل در ایجاد تصویر | 161 |
| شکل (5-4) مدهای آنالیز سطح توسط میکروسکوپ STM | 161 |
| شکل (5-5) نمونه ای از آنالیز STM | 162 |
| شکل (6-5) نمونه ای از آنالیز سطح طلا | 162 |
| شکل (7-5) آنالیز STM برای اتم های CO روی سطح مس | 163 |
| شکل (8-5) پر استفاده ترین کانتی لیورها و تیپ هایشان | 164 |
| شکل (9-5) شماتیکی از کانتی لیور در میکروسکوپ AFM | 165 |
| شکل (10-5) اجزای یک میکروسکوپ AFM | 165 |
| شکل (11-5) : چگونگی نوسان تیپ هنگام عبور از روی قله یا در بر حسب دامنه و فاز. | 166 |
| شکل (12-5) مقایسه اتم های اندرکنشی تیپ در میکروسکوپ های AFM و STM | 167 |
| شکل (13-5) ساختار هندسی مربوط به میکروسکوپ SEM | 168 |